

重庆市电子学会

关于邀请参观全球半导体产业（重庆）博览会的函

各相关企业、单位：

由重庆市经济和信息化委员会支持、国际电气和电子工程师协会（IEEE）、重庆市电子学会、重庆市半导体行业协会、重庆汽车工程学会、重庆市造船工程学会、重庆市机器人与智能装备产业联合会联合主办、重庆市福祥会展服务有限公司承办的 2019 全球半导体产业（重庆）博览会定于 2019 年 5 月 8 日 -10 日 在 重庆国际博览中心 举办。

重庆作为内陆唯一直辖市、国家定位的五大中心城市之一，2018 年出台《重庆市加快集成电路产业发展若干政策》，为全市半导体、集成电路产业发展注入了强劲动力。同时，笔记本、汽车、手机等优质的下游终端应用产业构成庞大的终端市场。

博览会以“开拓创芯，智享未来”为主题，着力拓展智能化应用，加快推进重庆智能工业、数字经济发展，全力打造最专业的上下游交流合作平台，积极推动创新技术在半导体产业领域的应用落地。

本次博览会展示面积达 8000 m²，汇聚 150 家知名企业参展参会，其中包含中电科、高通、万国、川崎、闵康、凯尔迪、平伟实业、梅塞尔、晶辉、富美达、台湾哲羽、哈科、香港先

进光电、晶玉、游恩、平晨、宝瑞达、图灵、爱博精电、物奇、德亚特、中鼎、科唯仪器、三海电子、舜宇仪器、富达、易通、英博尔、微组、奇恩、卓精微、铭控、奥松、精源、雨菲、物奇、安平静电、纳视、科唯、泰视特、万顺源等，预计专业观众超过8000人。博览会将系统化的展示半导体、电子生产设备、触摸显示、传感器等新技术新产品，同期将举办半导体产业发展创新论坛、半导体与智能网联汽车技术创新论坛等。

我会作为本次博览会的主办单位，现诚邀相关单位参加本次活动，共同分享半导体产业前沿科技创新的饕餮盛宴，共享商机、共话未来！

特此邀请，请予支持。

联系人：林丹 13618236203

附件：参会回执



GSIE 2019 回执表				
单位名称				
联系人		部 门		职 务
手 机		电 话		邮 箱
参观目的	<input type="checkbox"/> 采购产品 <input type="checkbox"/> 与业务伙伴会面 <input type="checkbox"/> 寻求合作 <input type="checkbox"/> 收集信息，产品比较 <input type="checkbox"/> 了解技术动态 <input type="checkbox"/> 其他			
感兴趣展区	<input type="checkbox"/> 半导体材料与设备 <input type="checkbox"/> 分立器与光电器件 <input type="checkbox"/> 常规电子器件 <input type="checkbox"/> IC 终端应用技术 <input type="checkbox"/> IC 设计与产品 <input type="checkbox"/> 电子制造自动化设备 <input type="checkbox"/> 机器视觉系统及组件 <input type="checkbox"/> 3C 自动化设备 <input type="checkbox"/> 触摸屏与显示设备 <input type="checkbox"/> 传感器 <input type="checkbox"/> 半导体封装技术 <input type="checkbox"/> SMT 与 PCBA 技术和设备			
*采购产品		计划采购数量		*采购预算（万元）
*产品规格				
关注论坛	同期论坛：半导体产业发展大会 <input type="checkbox"/> 全球半导体产业发展创新论坛 <input type="checkbox"/> 半导体与智能网联汽车技术创新论坛			
预计共（ ）人前往参观，请填写随同人员或另附参观人员名单，10 人以上参观团享专属服务。				
姓名	部门	职务	手机	E-mail
注：填好之后请回传至邮箱 visitor@gsiecq.com 参观咨询：023-61212195				